

金属学与热处理文集

合金的脱溶现象



冶金工业出版社

金屬學与熱處理文集

第4輯

合金的脫溶現象

A.H. Geisler
H.K. Hardy 著
T. J. Heal

唐棣生 譯

冶金工业出版社

金属学与热处理文集 第4辑

合金的脱溶现象

唐棣生 譯

— * —

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市书刊出版业营业許可證出字第093号

冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

— * —
1960年4月 第一版

1960年4月北京第一次印刷

印数 5,015 册

开本 850×1168 · 1/32 · 240,000字 · 印张 10 $\frac{12}{52}$ · 插页 2 ·

— * —

统一書号 15062 · 2088 定价1.30元

出版者的話

在党的社会主义总路綫光輝照耀下，我国冶金工业获得空前的发展。冶金工作者对各专业的图书資料的要求日益增长。为了滿足金屬学及热处理工作人員的需要及弥补图书之不足，我社出版一套“金屬学与热处理文集”。

这一套文集包括我国作者和外国作者有关金屬学及各种鋼与合金的热处理和性能的論文，按不同类别分册出版，或将不同类别的論文汇編成册出版。

本集包括 A. H. Geisler 所著“金屬固溶体的脫溶”（原載 Phase Transformation in Solids 1951）和 A. H. Hardy、T. J. Heal 所著“关于脫溶現象的報告”（原載 Progress in metalph ysico, Vol.5, 1954）兩篇关于合金脫溶的总结性文章。

第一篇着重討論脫溶时的性質改变，以及对时效硬化有影响的各种因素，尤其是晶界影响。第二篇从脫溶的热力学、动力学以及脫溶中的结构变化方面对有关脫溶前阶的理論加以介紹和批判性的总结，并指出各种研究结构的方法对脫溶現象的适用性，以及今后研究的可能方面。

本書可供金屬物理的教師和科学工作者进行教学和科学研究时参考之用。

目 录

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 金屬固溶体的脫溶 (A.H.Geisler) | (5) |
| 关于脫溶現象的報告 (H.K.Hardy和T.J.Heal) ... | (152) |
| 譯后記 | (330) |
| 名詞对照表 | (331) |

金屬固溶体的脫溶

(A.H.GEISLER)

摘要

本文評述与时效所发生的性质改变有关的脱溶过程的机构。一部分資料和解釋是新的，而其余的則已經得到了广泛的承认。伴随新相形成所显示出的复杂性是根据晶体结构和显微结构的变化来解释的。在討論性质的改变时，不仅包括已經用于研究脱溶进程的那些性质变化，而且也涉及在实用上有重要性的性质变化。根据目前可以利用的資料，时效是由脱溶过程所引起的，其中包括：开始时过渡点阵的形成，随后平衡相的形成，母体的再结晶或回复，以及伴随这些变化产生的固溶体基体成分的全面变化。在晶界中这些反应的加速，对解釋性质变化起着主要的作用。

过饱和固溶体的脱溶是金属在固态下的重要反应之一。它导致时效硬化，而时效硬化在工业上被利用来增加許多种合金的强度和硬度或永磁性。虽然它是在一种铝合金中首先被发现的，因而引起了对以铝为基的合金的广泛研究和发展；它并且还引导到对于由Ag到Zn等所有普通基体金属的重要合金的发展。这个问题过去曾经多次进行評論，学术上的进展也曾有記錄，其中包括从Merica較早的总结 [566] * 到最近Mehl和Jetter的内容广泛

* 有关固溶体脱溶及性质变化的文献很多，大多数都包括在本文最后的参考文献里，但是没有必要全部参考它们。为了参考上的便利，附录1中把文献按合金来分类，而附录2中是按题目来分类。

的報告〔550〕。〔有名的一些評論(某些並且有歷史價值的)，有以下幾篇：Merica 在 1932 年的〔556〕，發表在 1935 年的金屬工業倫敦〔10〕，Mehl 和 Jetter 在 1940 年的〔550〕，Fink 在 1941 年的〔225〕，Hardy 在 1942 年的〔351〕，以及 Barrett 在 1943 年的（參考文獻 47 的 461 頁到 462 頁）。〕 Mehl 和 Jetter 的報告是本文中一些討論的示例和出處。過去八年中積極的研究，使得現在有可能發展 1940 年所提出的理論。

历史背景

雖然固溶體脫溶的研究只代表有關固態反應這一相當新的科學領域的一部分，可是在過去的三十年中間已經搜集了大量的資料。無疑是由於几乎無窮多的金屬結合都可以得到脫溶反應，以及由於人們希望加強或抑止伴隨這個反應所發生的性質變化。過程的基本研究還沒有跟上工業上的應用。杜拉鋁——含鋁、銅、和鎂的第一個时效硬 化合金——是 Wilm 在 1903—1911 年期間所發現的〔412、813〕。Merica, Waltenberg 和 Scott [564] 在 1919 年確定时效硬化過程的主要原因是固溶體的脫溶。在同一時間的另一篇文章中，Merica, Waltenberg 和 Freeman [503]，給出不同合金元素在鋁中的固溶度曲線的第一次系統研究的結果。直到那時，只有鋅在鋁中的溶解度才得到了一些注意〔679〕。

固溶度隨溫度而變化是脫溶反應的先決條件，後來在其他基體金屬的合金中也看出了這一點。Smith 和 Lindlief [727] 指出對於銀—銅系統的研究是最早進行科學研究工作的系統之一。Roberts-Austen [669] 在 1875 年以及 Heycock 和 Neville [377] 在 1897 年定出了它的熔解和凝固曲線。Matthiessen 在 1865 年在固溶體的電導率的早期工作上以及 Osmond 在 1897 年用顯微鏡的研究中，都測定了銀在銅中的固溶度，這些以及後來在 1928 年以前的工作者似乎都沒有發現在這個系統中溶解度隨溫度的變化。Johansson 和 Linde [406] 最先發現在高溫下銀在銅中的溶

解度增加的現象〔727〕。

自从 Merica, Waltenberg 和 Scott 作出了关于时效硬化是与合金系統中固溶度随温度的降低而減小相連系的这一基本的发现之后，在时效硬化問題的理論上有两个学派。一派无保留地接受了研究者的資料和解釋，并且相应地形成了他們的論据。另一派經常估計到不同研究方法的局限性，并将力量集中于改进方法，以便追溯脱溶过程于其形核的問題。我們將要在本文中論及后者。通过按年代順序叙述重要的发现，脱溶过程动力学可在以后按照生长的邏輯序列来进行討論。

Merica, Waltenberg 和 Scott 提出杜拉鋁 的时效 硬化是由于 CuAl_2 以十分細的胶質弥散的微粒脫溶的結果。Jeffries 和 Archer [397—399] 在 1921 年补充提出硬化的机构。他們認為脱溶微粒通过对晶体学滑移的封鎖作用而增加时效硬化合金的流变阻力。Dix 和 Richardson [183] 在 1926 年用显微鏡发現在 200°C 或更高的溫度时效的 Al-Cu 合金的脱溶，虽然在較低的溫度时他們察覺不出来。

在認識了固态反应中各种相之間晶体学关系的重要性以后，Mehl 和 Barrett [545] 在 1931 年发表了关于韦氏結構中的第一篇文章。描述这个結構的第一篇文章中的附注是具有历史价值的，現在把它引在下面：

在 1808 年首先被 Alois de Widmanstätten 所发现，他是在維也納的帝国瓷器厂的理事。Widmanstätten 在被称作阿葛罗姆欽的隕石的表面上进行磨光和浸蝕，並观察到以他的名字命名来紀念他的韦氏图案或韦氏結構。显然，Widmanstätten 並沒有企图去解釋这个結構，而且事实上也沒有对他的发现发表任何說明，虽然很快这个发现就为晶体学家和矿物学家所熟知了。

Widmanstätten 本人对于韦氏結構在現代金相学中所起的重要作用了解得很少。这个結構的产生原因是由于新相由固溶体脱溶。在共析反应和金屬进行同素異形轉变时也会产生。这个結構在許多合金系統中的形成都是类似的。Sorby 在 1867—1887 [737]

年期间关于铁和钢的显微组织的经典工作上主要是企图解释在陨石铁中这个特征结构的来源 [545]。

X射线衍射方法在1935年以前对脱溶过程很少提供有用的资料。Al-Cu合金在低温的时效硬化过程中，无论是新相的线条或者是由于固溶体基体的分解所引起的点阵参数改变都没有被发现，这引导到建立脱溶前阶的理论和区分出“热”和“冷”的时效。在1935年，Wasserman和Weerts [790] 得到了一个关于脱溶过程的基本发现，目前被认为在时效硬化理论中占有极重要的地位。他们指出在Al-Cu合金中的脱溶物不具有 CuAl_2 的正常结构，而是一种中间或过渡的结构，以后在时效过程中转变成 CuAl_2 ；同时在1935—1938年，Fink和Smith [215—218] 使用了精细的金相方法，就能够在点阵参数的变化可以被察觉以前的时效阶段中，发现Al-Cu和Al-Mg合金中的脱溶。他们也提出了关于经常在显微结构中观察到的条纹以及双时效峰的解释。后者主要是由于在局部的高能区域（例如晶粒边界和滑移带）中反应的速率比基体的一般区域中的速度快。

单晶体的X-射线衍射技术用于研究脱溶过程初期的好处分别为Guinier [324] 和Preston [658] 在1938年独立地发现。它们对时效的Al-Cu合金的弥散衍射效应的解释曾被某些人所接受，并且推动其他人利用这个最有用的方法去研究脱溶过程的动力学问题。Barrett及其合作者 [45, 46] 在1940—1941年在Al-Ag合金的劳厄图案中也观察到相似的衍射效应。他们也确定出这些合金在时效过程中的过渡点阵，并提出了一个脱溶机构。Al-Ag合金的研究是最有成效的，后来[281] 它们对脱溶过程提供了更多的基本资料，显微镜研究所揭示的证据调和了“反常的”或“不连续的”脱溶和一般的或连续的脱溶两种概念。不连续的脱溶代表了基体的再结晶，并在一般脱溶之后发生。仅仅在几年以前 [550]，似乎还没有过对过程的合理解释。

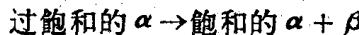
随着电子显微镜被Mahl [513] 在1941年用于研究金属中

的脱溶以来，又多了一个工具可以利用了。发现 Al-Cu-Mg 合金在室温时效的脱溶微粒的大小比产生明锐的 X 射线衍射所需要的还要小 [283]。最近的进展 [287] 是由于应用了这些资料去解释弥散衍射效应的结果。目前关于脱溶物的形态学可以追溯到新相的核的问题。

脱溶的动力学

相图

脱溶是固溶体（母体）分解为成分不同的新相（脱溶物）和溶质浓度减少了的原始固溶体（贫化了的基体）的过程（图 1）。当成为箭头所表示的固溶体冷却时，由于固溶度随温度降低而减少，新的固相 β 必须在固态下形成以维持平衡。无论是研究反应的机构，或是应用它去产生有利的性质变化，一般的方法是把合金在固溶度极限以上的温度（溶解度线）加热足够长的时间，使 β 相溶解——溶解热处理或简称为热处理*——然后在合适的介质，例如冷水中淬火，以获得过饱和固溶体。最后把合金重新加热到一个中间温度，这时原子的活动性足够使反应随时间的增长而进行。后一种处理称作时效处理，或是更严格些，称作脱溶热处理。在这种情况下；反应可以用下列方程式表示：



相图只能确定起始的和最终的平衡态。它不能确定反应所进行的路程，而只指出热力学上稳定的条件。但由相图显然还可得到更多一些的知识。在图 1 的 $\alpha + \beta$ 区域里的水平线代表“连接线”。它们与溶解度线的交点表示出左方的基体和右方的脱溶物（图中未表出）的平衡成分。第二相 β 的相对量是由连接线上在溶解度线和合金成分（箭头）之间的线段长度与连接线的全长之

* 其所以称作溶解处理是为了把这一操作和固溶体的两大类转变中所遇到的类似操作区别开来：即共析转变和超点阵的形成。退火这个名词在 Cu-Be 合金的溶解处理时引用，虽然通常是有另外的意义。

比来决定。显然， β 的含量随温度的降低和合金中B的浓度的增加而增加。这种倾向称作“过饱和度”，在下面讨论形核问题时占有重要的地位。

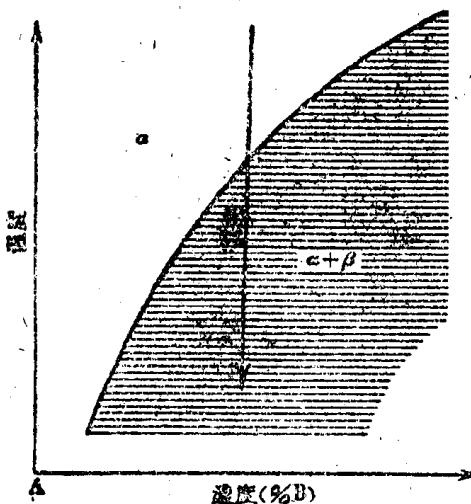


图 1 用于說明脫溶的相圖。在冷卻時（沿箭頭所指的），
固相 β 由固溶體 c 脫溶

脫溶反应的唯一要求是固溶度隨溫度降低而減小。溶解度的降低可以是由高溫下B能溶到50%降到低溫下溶到百分之几，或是这种变化只有千分之几而已。碳在 α -鐵中的溶解度由大約0.05%降到稍低于0.02%，而随着脫溶有显著的性質变化。另外，对于固溶体的类型（替代式或間隙式；端部的或中間的）或脫溶物的类型〔純金屬，端部固溶体，中間固溶体（无序），或中間化合物（有序）〕則沒有限制（图2）。因为这个原故，就出現了各种类型的系統和相。点陣的类型和參量之間所可能有的組合无疑会导致所観測到的現象表現出某些复杂性来，在对問題进行任何一般性的探討时这是必須考慮的；沒有任何两个合金系統是完全相同的。

为了简单起見，也因为数据的缺乏，对动力学的討論将仅限

于单相的脱溶。根据众所周知的相律，允许存在的相数随合金中加入更多的组元而增加。这样，在多组元的合金中，可以有两个或两个以上的相由同一个固溶体脱溶出来。然而为了得到简单的情况，并不需要把注意力限于二元合金；已经知道有某些三元合金只形成一种脱溶物；例如在 Al-基的 Al-Mg-Si 合金中脱溶物

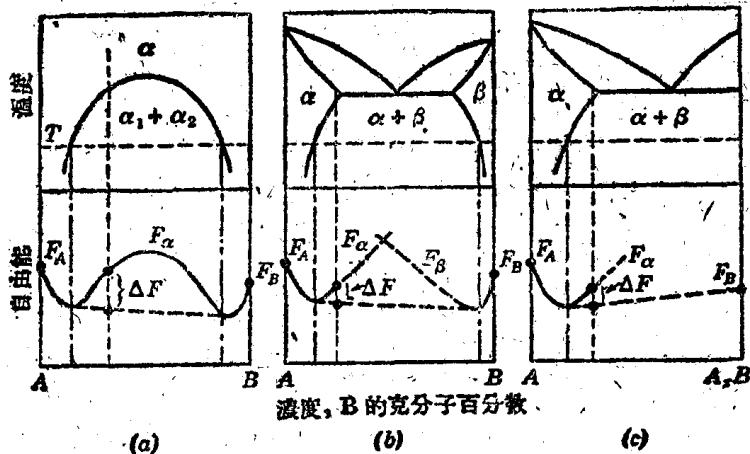


图 2 在三种类型的合金系统中，說明过飽和固溶体脱溶时总自由能变化 ΔF 的图解

F_A 和 F_B = 纯组分的自由能 F_α 和 F_β = 固溶体的自由能曲线
 ΔF = 脱溶时的自由能变化

为 Mg_2Si^* ，在 Cu-基的 Cu-Ni-Si 合金中为 Ni_2Si ，以及在 Al-Mg-Zn 金金中为 $Mg-Zn_2$ ，在以上各情形中，要求两种合金元素以一定的比例存在。在这样的情况下，三元相图的截面类似于图 2 C。另外，Cu-Ni-Co 和 Cu-Ni-Fe 相图的某些截面类似于图 2 a 中的二元相图。这些合金包括在下面的分类表中，其中所提到的不同合金是按照脱溶物的性质来分类，作为将来的参考。

1. 在高温下为連續固溶体的系（图 2 a）。

* 先写母体金属（溶剂），后写较少的合金加入物（溶质）的惯例，将在整个报告中使用（例如，Cu-Ag 系指富 Cu 的合金，Ag-Cu 指富 Ag 的合金）。

Ni-Au, Pt-Au, Cu-Au-Ag, Cu-Ni-Co,
Cu-Ni-Fe, Fe-Ni-Al

2. 脱溶物为端部固溶体或純金属的系(图2b)。

Al-Si, Al-Zn, Ag-Cu, Cu-Ag, Cu-Fe,
Fe-Cu, Cu-Co, Pb-Sb

3. 脱溶物为中間固溶体或中間化合物的系(图2c)。

Al-Ag, Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg₂Si, Al-Mg₂Zn,
Al-Mg-Cu, Cu-Be, Cu-Co₂Si, Cu-Ni₂Si, Cu-Ti,
Fe-Co-Mo, Fe-W, Fe-C, Fe-N, Mg-Al,
Mg-Ag, Ni-Be, Mg-Pb, Mg-Sn, Mg-Zn.

固溶体

溶質的原子在固溶体中是无規則地分布在溶剂的整个点陣里。在替代式固溶体中，溶質原子B占据在純溶剂內为溶剂原子A所占据的点陣位置上；在間隙式固溶体中，B原子占据溶剂A点陣的結点之間的位置。因此在替代式固溶体中，-B原子可以有B或A原子为邻接原子。这不是一种简单的混合物；不同原子彼此以一定的力相互作用，它的强度随两类原子的性質来改变。用点陣常数来表示的平均原子間距的改变通常由溶質原子的相对大小决定。但在原子的范围内，原子大小的差別造成固溶体型点陣的畸变，其中原子間距隨浓度的涨落而逐点变化；这种畸变似乎是决定固溶体硬度的主要因素。这些原子处在不停的运动中；它们受了热扰动或热振动的激发，通过原子間的易位或向空結点处移棲，由点陣的一点移动到另一点去。勢垒（就是一个原子能够进行易位所必須具有的最低能量）几乎与溫度无关，但隨溶質浓度有显著的改变〔549〕。在溶質原子附近的点陣鍵合的强度和扩散激活能都改变了，因此扩散速率也有所改变。扩散速率D隨溫度的变化可以用下列方程式〔549〕表示

$$D = A e^{-Q/RT}$$

式中A是常数，Q是扩散激活能，R是气体常数，T是絕對溫

度。方程式中 D 随溫度降低而非常迅速地減小。因此在低溫下原子活动性很低时，扩散速率对控制脱溶速率具有重要的作用。

Fink 和 Smith [221] 曾經考慮过固溶体中原子分布的問題。他們提出溶質原子在高溫下的无規則运动在某瞬間会引起溶質浓度高的区域出現。这样的溶質原子群是不稳定的，并会立刻解散，但是由于另外的原子群将会形成，因而得到統計性的平衡。Fink 和 Smith 根據泊松公式計算出在理想情况下溶質原子在一定大小的原子群中出現数目不同时的几率：

$$P_j = \frac{\epsilon^j e^{-\epsilon}}{j!}$$

式中 J 是在一个原子群中溶質原子的数目， ϵ 是在一个原子群中溶質原子的平均数目。他們的結果說明 Al 和 Cu 的原子群按比例形成 $CuAl_2$ 的几率随原子群的大小增加而迅速地減小——每立方毫米有 65×10^{13} 个由 12 个原子构成的群，有 22,500 个由 48 个原子构成的群。此处还應該有許多原子群只含有一或二个銅原子。Fink 和 Smith 認为：固溶体在热处理溫度下所存在的状态在淬火时是保存下来了（至少在淬火的那一瞬时），在某一临界大小以上， $CuAl_2$ 原子群将会迅速地重新排列，形成脱溶相的晶体。

Mehl 和 Jetter [550] 曾經指出泊松公式至多不过是一个近似，它是統計分布的純理想情况；关于溫度对溶質原子的分布或者对一个原子集团的寿命长短的影响都沒有給予任何暗示。主要的反对理由是：实际上可能由于溶剂和溶質原子間的相互作用能使其与理想分布发生分歧。因为这个原故，我們很难設想富銅的原子集团，如 $CuAl_2$ ，能够在基体的結構中存在，甚至是短暫的時間。但是多少可以認為这样的集团是有規則的原子排列和适当的点陣大小的 θ' ($CuAl_2$)， θ' 是和基体紧密相联系的結構。（仅有的与題目有关的）关于淬火合金的 X 射線衍射分析，指出有 θ' 相的出現，但是仍常常可以用淬火不够快不足以抑制冷却过

程中的反应为理由来辯論。

在刚淬火以后，固溶体可能显示出在刚淬火以前所存在的涨落状态，然后及时地趋近在較低溫度下的更大涨落的状态。无论 是所处状态或是变化速率，对于一个实际的系統來說都是不知道的。此外，还必須考慮其他因素。前面的討論是关于在完整晶粒中的固溶体，不过这又是一个理想情况。因为金屬一般是多晶体，而且由于晶粒总有一些不完整性，因此在晶粒間界和不完整界面处的情况必须加以考虑。如果金屬曾經受过范性形变，那么滑移带或攀晶边界就具有特殊的性質。在所有这些情形里，在这些内界面上的晶体点阵多少处于破裂的状态，在这些局部地区的扩散速率会快一些，激活能会小一些；形核的激活能也会小一些，新相的生长速率就会快一些。

形核

固溶体脱溶的問題，像金屬中許多反应一样，是一个新相形核以及这些核长成大晶体的問題。过冷状态的自由能比在平衡状态的自由能为大，于是在新相脱溶时，自由能減小到平衡状态的最小值（图2）。反应的策动力就是自由能的減小。本节的目的是要簡要地叙述理想情况下引用形核理論所获得的那些結果，因为理想情况在定性地解釋脱溶系統的性能时是有用的，并指出实际与理想之間的偏离情况；脱溶反应的形核理論已經詳尽地发展了 [55,550]，在討論中的其他地方也已提到了。

假定在理想情况下，自由能的变化包括兩項：一項是正的，它随微粒的增大而增加，比例于核的面积，它是形成界面的自由能；另一項是負的，它随微粒增大而減小，比例于核的体积，它是在沒有新界面生成而脱溶的情况下，两相的体积自由能的变化。这两項相加得出的自由能曲綫隨微粒增大先增加到一定数值（稳定核的大小），然后減小。亚临界大小的微粒是由于偶而碰到溶質原子而形成和成长的，并伴随着自由能的增加，有些重新溶解了，但是其他的則达到最合适的尺寸，足以使其稳定，并随

自由能的減小而长大。必須克服的勢垒——形核的功——以及稳定核的大小都决定于过饱和度。随过饱和度(或过冷度)增加, 形核的功和稳定核的大小都減小(图3)。这在解释改变时效温度时所发生的变化上曾經十分有用。当一个合金首先在低温时效, 然后在較高的溫度时效时发生的所謂回归現象, 曾經被归結为在低温形成的微粒(但尺寸在較高溫度时比稳定核的尺寸小)的再溶解。形核的初始速率N和溫度的关系曾被Becker用下式表示:

$$N = Ce^{-Q/Kt} e^{-A/(Kt)}$$



图3 表明在不同过冷度和过饱和度下核的相对大小的图解，在固相线上核的大小是无穷大；随过饱和度和过冷度的增加，核的大小減小，右图的等值线是对应于核的恒定大小，随附碼减小而減小。

式中Q是扩散激活能，A(T)是形核的功(是溫度的函数)。在恒定浓度下，由于Q与溫度无关，而A随过冷度的減小而显著地增加，所以形核速率随溫度的降低一定会通过一个极大值。Jetter和Mehl [405]发现硅在鋁中脱溶的形核功随溫度增加而增加，符合这个关系。在高温时高的形核功和低的生长速率，无疑地說明了在固相綫以下进行再溶解热处理的可适用性。因此这个理論甚至以它的最简单的形式也能帮助說明脱溶的某些主要現象。

Dehlinger [176] 曾經指出应变能必須和形核的能量一起考

慮。因此在表面能变化的总和中應該加入一个第三項：由于两相的比容之差所引起的应变能 [271]。但这只是使这个简单理論在数量上更确切些而必須加入的修正。Mehl 和 Jetter 曾經指出，当固体的核在固体的基体中形成时，形成表面所需的功决定于在界面两边的基体和脱溶物中点陣平面的类型，因此形核能以及核的稳定度将决定于基体和脱溶物之間存在的韦氏关系* 这个

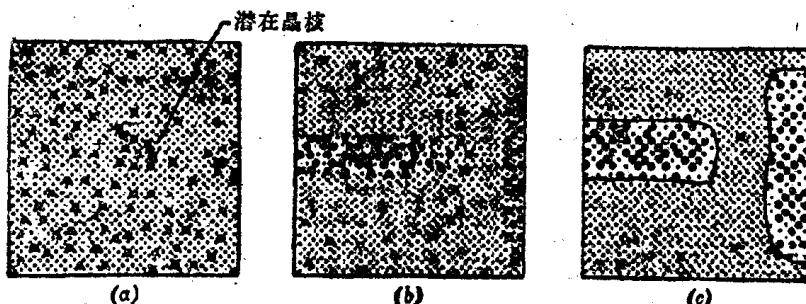


图 4 立方相在立方基体中脱溶时原子的析聚和晶体学序列，为了清楚起见，两类原子的差别被夸大了 (a) 在过饱和固溶体中的核 (b) 属于正方过渡结构的两个小片 (c) 立方平衡相

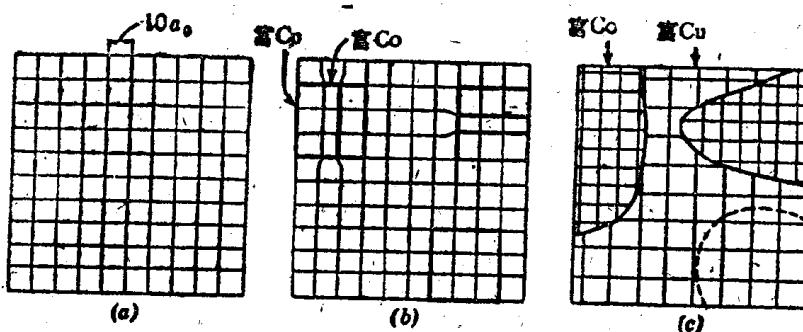


图 5 說明立方富鈷相在立方富銅基体中的脫溶时点陣参数的变化，为清楚起见这个变化被夸大了。(a) 过饱和的母体 (b) 共格脱溶物的二个取向，共格应变使脱溶物和贫化基体采取正方点陣 (c) 在最后的结构中出现了两个不同参数的无应变立方相

* 指基体和脱溶物共格面之间的关系——譯者注。